

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informatīvais ziņojums par ERAF projektā No. 1.1.1.1/16/A/203, "Daudzslāņu silīcija nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slāņiem" paveikto laika posmā 01.02.2018.-30.04.2018.

Pārskata periodā tika veikti sekojošie pētījumi:

 Katrai nanokondensatora slāņu izgatavošanas tehnoloģiskai operācijai izgatavotas pavadošās struktūras: 1) Si plāksne; 2) Si-SiO₂; 3) Si-SiO₂-PolySi; 4) Si-SiO₂-PolySi-Si₃N₄ (ar vienslāņa un daudzslāņa Si₃N₄ biezumiem 20, 40 un 60 nm); 5) Si-SiO₂-Si₃N₄ (ar vienslāņa un daudzslāņa Si₃N₄ biezumiem 20, 40 un 60 nm).



 attēls. Nanokondensatora šķērsgriezuma shematisks attēlojums un SEM attēli dažādos palielinājumos. Nanokondensatora slāņu atšifrējums SEM attēlā ar vislielāko palielinājumu: 1 – Si pamatne; 2 – SiO₂; 3 – PolySi, apakšējais elektrods; 4 – Si₃N₄ dielektriķis; 5 – Alumīnijs, augšējais elektrods; 6 – SiO₂ aizsargslānis.

- 2. Analizēts nanokondensatoru šķērsgriezums, izmantojot skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM), 1. attēls.
- 3. Izanalizēta Si plākšņu un nanokondensatoru N un N...N slāņu pavadošo struktūru (SiO₂, PolySi un Si₃N₄ slāņi) virsmas morfoloģija, izmantojot atomspēku mikroskopiju (AFM). Slāņu AFM attēli ar virsmas profiliem ir parādīti 2.–6. attēlos. No AFM attēliem izrēķināti raupjuma parametri *Ra* (profila vidējā aritmētiskā novirze) un *Rq* (profila vidējā kvadrātiskā novirze). Noteikts, ka Si₃N₄ nanoslāņu raupjumu ietekmē apakšējā slāņa raupjums (PolySi vai SiO₂), bet neietekmē nitrīda kopējais biezums vai nitrīda nanoslāņu skaits (7. attēls).









4. attēls. Si-SiO₂-Si₃N₄ parauga virsmas AFM attēls un virsmas profils.









7. attēls. Paraugu virsmas raupjuma parametri Ra un Rq (RMS), noteikti no AFM attēliem ar skenēšanas laukumu 3x3 μm. Paraugiem ar Si₃N₄ ir uzrādīts nitrīda nanoslāņa kopējais biezums un nitrīda nanoslāņu skaits.

4. Veikta N un N...N nanoslāņu apstarošana ar paātrinātiem elektroniem (5 MeV) ar dozām līdz 36 MGy. Veikta apstarotu N un N...N nanoslāņu pirms- un pēcapstarošanas izpēte ar Furjē transformāciju infrasarkano spektrometriju, pavājinātās pilnīgās atstarošanas režīmā (FT-IR ATR), 8. attēls.



8. attēls. Si-SiO₂-PolySi-Si₃N₄ paraugu normalizētie FT-IR spektri pirms un pēc apstarošanas ar paātrinātiem elektroniem ar dozām līdz 36 MGy. Uzskatāmībai, spektri ir pacelti viens attiecībā pret otru. Vienslāņaina un daudzslāņaina nitrīda kopējie biezumi 25, 100 un 110 nm, pie slāņa biezuma grafikos ir uzrādīts nitrīda nanoslāņu skaits.

FT-IR spektros novērotie 490–520 cm⁻¹ signāli liecina par Si-O-Si saites, Si-O šķērveida svārstībām. Si-N stiepšanās ir 490–530 cm⁻¹. 820–850 cm⁻¹ signālu rada Si-O liekšanās un Si-N stiepšanās svārstības. Savukārt spektra diapazonā no 900–1250 cm⁻¹ ir Si-O-Si, Si-O simetriskās un asimetriskās svārstības, kā arī Si-N un Si-O-N saišu signāli. Kopumā savstarpēji līdzīgā spektru forma liecina par ķīmisko saišu stabilitāti līdz absorbētajām dozām 36 MGy.

Citi projekta popularizēšanas pasākumi:

- Ēnu diena LU, 2018.gada 14.februārī seši skolnieki no dažādām Latvijas skolām ēnoja vadošo pētnieci Elīnu Pajusti un pētnieci Līgu Avotiņu. Skolnieki tika iepazīstināti ar skenējošā elektronu mikroskopa darbības pamatprincipiem un mērījumu metodiku. L. Avotiņa pastāstīja par FT-IR spektrometra darbības pamatprincipiem, skolnieki piedalījās Si₃N₄ nanoslāņu infrasarkano spektru uzņemšanā un datu apstrādes procesā.
- Ēnu diena RTU, 2018.gada 14.februārī divas skolnieces no Rīgas skolām ēnoja vadošo pētnieci Marinu Romanovu. Skolnieces tika iepazīstinātas ar atomspēka mikroskopa darbības principu un piedalījās Si₃N₄ nanoslāņu reljefa mērīšanā.
- 3. Atvērto durvju diena LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC), 2018.gada 22.martā piedalījās Līga Avotiņa, Elīna Pajuste un Gunta Ķizāne. Informācija par projektu visas dienas garumā periodiski tika rādīta uz informācijas ekrāniem LU DAC vestibilā 1. un 2. stāvā.
- 4. Atvērto durvju diena RTU, 2018.gada 14.aprīlī piedalījās Dr.Sc.Ing. Aldis Balodis un demonstrēja Marinas Romanovas sagatavoto prezentāciju par studējošo iespējām iesaistīties projekta īstenošanā.

Publicēts 23.05.2018.